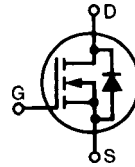


MegaMOS™FET

IXTH / IXTM 21N50
IXTH / IXTM 24N50

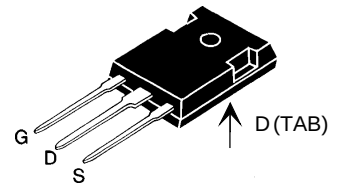
V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
500 V	21 A	0.25 Ω
500 V	24 A	0.23 Ω

N-Channel Enhancement Mode

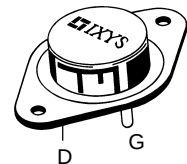


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21N50	21 A
		24N50	24 A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	21N50	84 A
		24N50	96 A
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD (IXTH)



TO-204 AE (IXTM)



G = Gate, D = Drain,
S = Source, TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Low package inductance (< 5 nH)
 - easy to drive and to protect
- Fast switching times

Applications

- Switch-mode and resonant-mode power supplies
- Motor controls
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- DC choppers

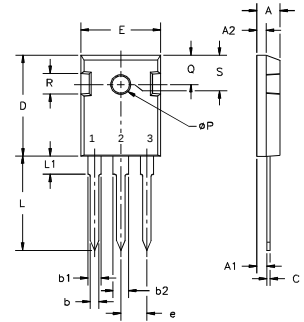
Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2		4 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		200 μA
	$V_{GS} = 0\text{ V}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$	21N50 24N50		0.25 Ω
	Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			0.23 Ω

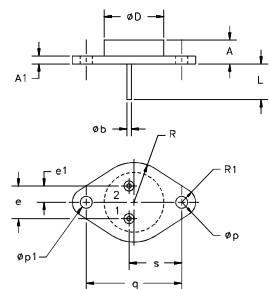
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test	11	21	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4200	pF
C_{oss}			450	pF
C_{rss}			135	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$, (External)		24	30 ns
t_r			33	45 ns
$t_{d(off)}$			65	80 ns
t_f			30	40 ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		160	190 nC
Q_{gs}			28	40 nC
Q_{gd}			75	85 nC
R_{thJC}			0.42	K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0$	21N50 24N50		21 A 24 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}	21N50 24N50		84 A 96 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		600	ns

TO-247 AD (IXTH) Outline


Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	4.7 5.3	.185 .209
A ₁	2.2 2.54	.087 .102
A ₂	2.2 2.6	.059 .098
b	1.0 1.4	.040 .055
b ₁	1.65 2.13	.065 .084
b ₂	2.87 3.12	.113 .123
C	.4 .8	.016 .031
D	20.80 21.46	.819 .845
E	15.75 16.26	.610 .640
e	5.20 5.72	0.205 0.225
L	19.81 20.32	.780 .800
L1	4.50	.177
ØP	3.55 3.65	.140 .144
Q	5.89 6.40	0.232 0.252
R	4.32 5.49	.170 .216
S	6.15 BSC	.242 BSC

TO-204 AE(IXTM) Outline


Pins 1 - Gate 2 - Source
Case - Drain

Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	6.4 11.4	.250 .450
A ₁	1.53 3.42	.060 .135
Øb	1.45 1.60	.057 .063
ØD	22.22	.875
e	10.67 11.17	.420 .440
e1	5.21 5.71	.205 .225
L	11.18 12.19	.440 .480
Øp	3.84 4.19	.151 .165
Øp1	3.84 4.19	.151 .165
q	30.15 BSC	1.187 BSC
R	12.58 13.33	.495 .525
R1	3.33 4.77	.131 .188
s	16.64 17.14	.655 .675

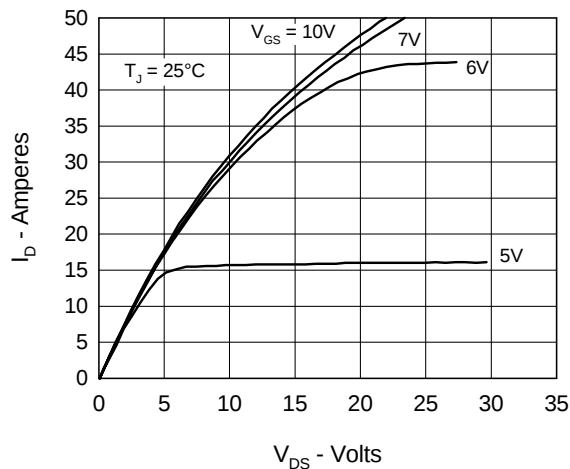
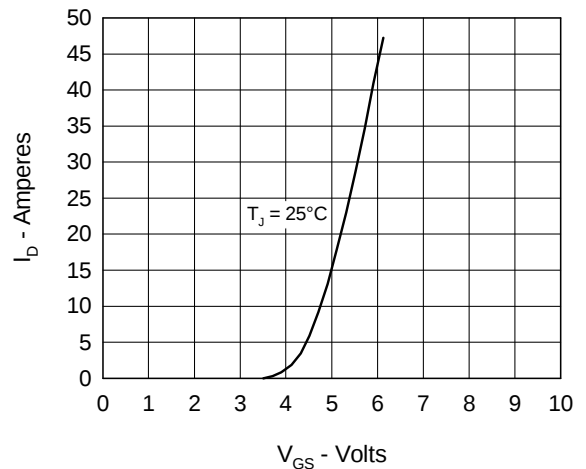
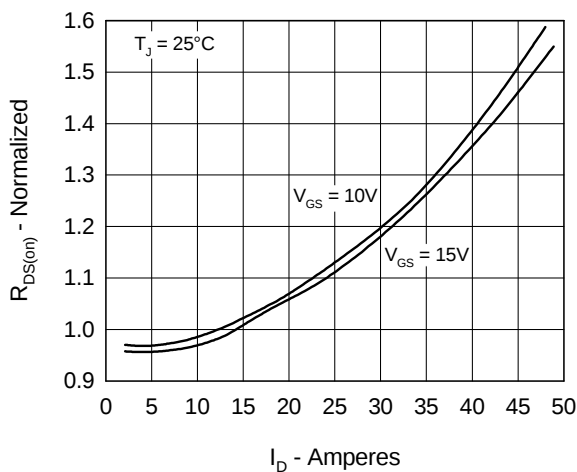
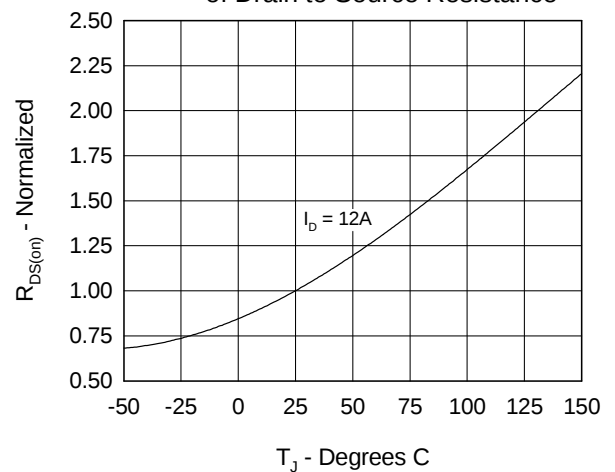
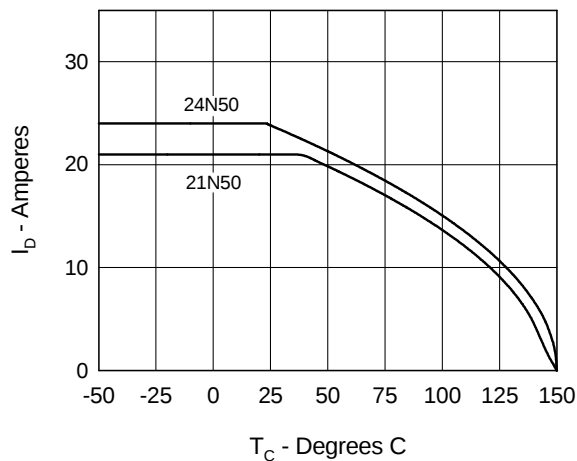
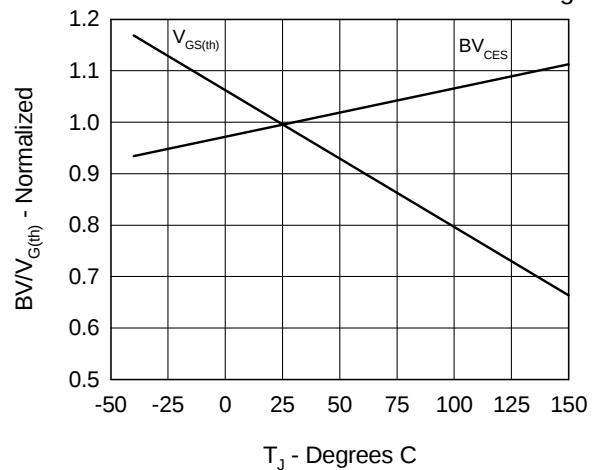
Fig. 1 Output Characteristics

Fig. 2 Input Admittance

Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

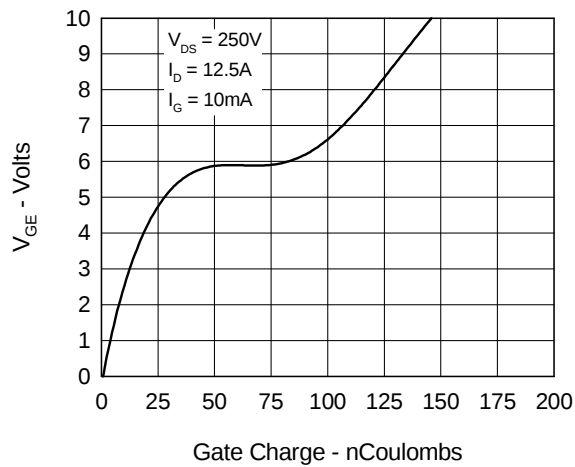


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

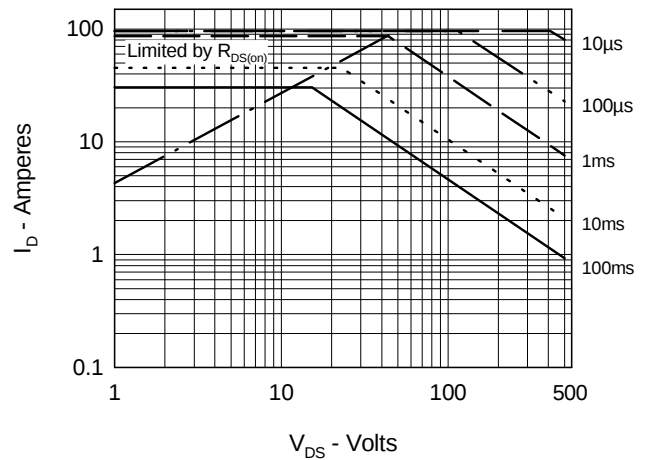


Fig.9 Capacitance Curves

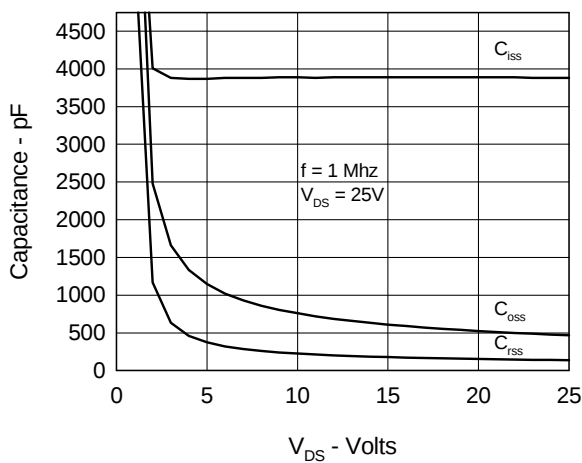


Fig.10 Source Current vs. Source to Drain Voltage

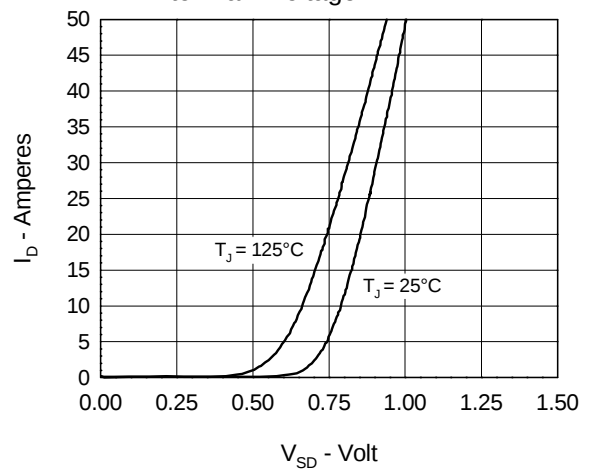
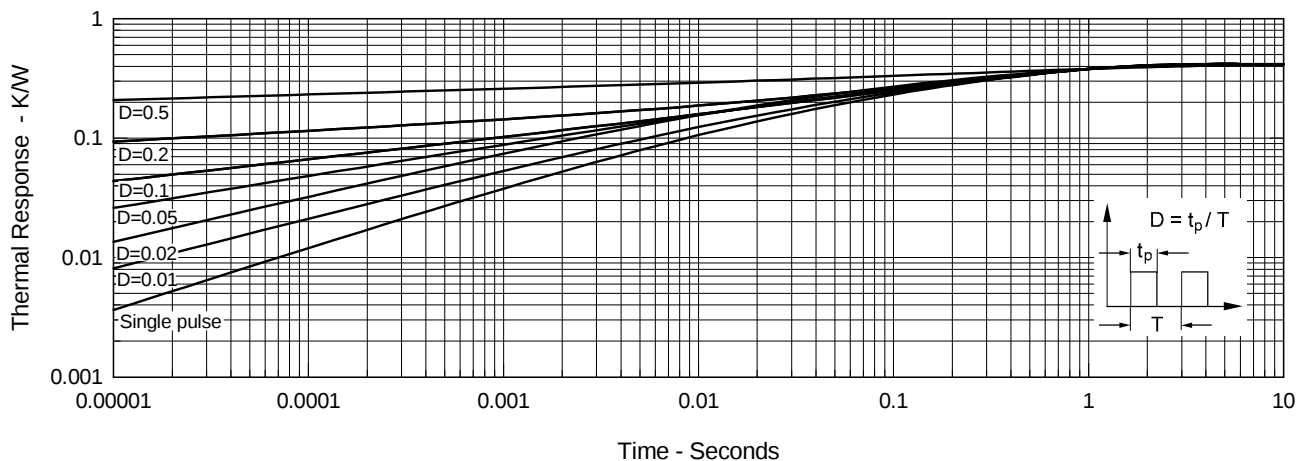


Fig.11 Transient Thermal Impedance





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331